



2021年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問 合 せ 先 IR室 IR・広報部 部長代理 内 田 晋
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

(開示事項の経過)当社持分法適用関連会社(半導体ウエーハ事業)と
麗水市との投資協定書締結に関するお知らせ

2021年9月30日開示「当社持分法適用関連会社(半導体ウエーハ事業)と麗水市との投資協定書締結に関するお知らせ(以下、「9月30日開示」)」において、株式会社フェローテックホールディングス(代表取締役社長賀賢漢、以下「当社」)の持分法適用関連会社である杭州中欣晶園半導体股份有限公司(以下、「CCMC」)が、エピタキシャルウエーハ事業強化の為、浙江省麗水市と投資協定書を締結することについてお知らせいたしました。本日開催のCCMC株主総会において、新設会社である浙江麗水中欣晶園半導体科技有限公司(仮)(以下、「浙江麗水」)の設立、および固定資産の取得について決議しましたので、開示事項の経過としてお知らせします。尚、浙江麗水は、CCMCの連結子会社となる予定です。

記

1. 新設会社設立と固定資産の取得に関する背景

「9月30日開示」の通り、中国では、ポリッシュト・ウエーハを特殊加工したより高品質で付加価値の高いエピタキシャルウエーハの需要が年々増えています。一方、CCMCは、現状月産6万枚の12インチのエピタキシャルウエーハの供給能力を有しておりますが、顧客からの旺盛な需要に対応すべく、増産の為の新たな拠点が必要と判断し、国家レベルの技術開発区を有し、近年半導体産業の集積が著しい浙江省麗水市と投資協定書を締結し、エピタキシャルウエーハ事業の更なる強化を図ることになったものです。なお、当該事業の為の新たな会社を同市に設立するとともに、投資リスクの軽減を図るため、出資形態としては、CCMCと政府系・民間系ファンドとの合弁会社とする予定です。本事業の参入により、顧客の旺盛な需要に応えられるとともに、付加価値の高いウエーハ製品のラインアップが強化されることで、CCMCの将来の科创板上場に向けてさらに企業価値を高められることが期待されます。

2. 新設会社の概要

| | |
|---------------|---|
| (1) 名 称 | 浙江麗水中欣晶園半導体科技有限公司(仮) |
| (2) 所 在 地 | 中国浙江省麗水市蓮都区南明山街道綠谷大道 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 賀 賢 漢 |
| (4) 事 業 内 容 | エピタキシャルウエーハの加工・販売 |
| (5) 資 本 金 | 25億元人民幣/約425億元 ※1人民幣=17.00円 ※CCMCはこの内、現金を4億元、技術等の現物出資を4億元の計8億元 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | (約136億円) 出資する予定 ※出資者各社による出資は、2022年1月中に完了 (予定) |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2021年11月30日迄に設立 (予定) |
| (7) 大 株 主 及 び 持 分 比 率 | 杭州中欣晶園半導体股份有限公司 (CCMC) : 32.0% (予定) 政府系ファンド計 : 48.0% (//) 民間系ファンド計 : 20.0% (//) |
| (8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係 | 資 本 関 係 当社の持分法適用関連会社 (CCMC) が32%を出資 予定 |
| | 人 的 関 係 当社の代表取締役社長が同社の董事長を兼務す る |
| | 取 引 関 係 記載すべき取引関係は発生しない予定 |

3. 固定資産の取得 (設備投資) の概要

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 所 在 地 | 中国浙江省麗水市蓮都区南明山街道緑谷大道 |
| (2) 敷 地 面 積 | 108 ムー (約 72,000 m ²) |
| (3) 主 な 設 備 投 資 の 内 容 | 土地、建物、生産設備、ユーティリティ 計35億人民元 (約595億円) |
| (4) 生 産 品 目 | エピタキシャルウエーハ (8インチ : 100千枚/月、12インチ : 200千枚/月) ※第一段階投資で上記生産能力の体制を確立 |
| (5) 投 資 予 定 金 額 | 40億人民元/約690億円 (運転資金5億人民元 (約86億円) を含む) ※この内、第一段階30億元の投資は2021年11月に開始の予定 ※プロジェクトの建設期間は2021年11月~2023年4月 (計18か月) |
| (6) 資 金 調 達 方 法 | 自己資金 (出資金)、補助金、借入金にて充当予定 |
| (7) ス ケ ジ ュ ー ル | ① 着 工 : 2021年11月 ② 設 備 決 定 : 2021年12月 ③ 竣 工 & 試 産 : 2022年10-12月 ④ 量 産 開 始 : 2023年以降 ⑤ 上 記 全 量 生 産 : 2024年以降 |

※1人民元=17.00円 ※検討中の項目は確定次第、改めてお知らせします。

3. 日程 ※新設会社設立に関する機関決定の日程

| | |
|---------------------|-------------|
| (1) 当 社 取 締 役 会 | 2021年11月12日 |
| (2) C C M C 株 主 総 会 | 2021年11月17日 |

^{注)} 契約主体は杭州中欣晶園半導体股份有限公司 (CCMC) と浙江省麗水経済技術開発区管理委員会になります。

4. 今後の見通し

本件の投資スケジュールを鑑み、当社の2022年3月期及び2023年3月期業績の影響は軽微と思料しますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以上